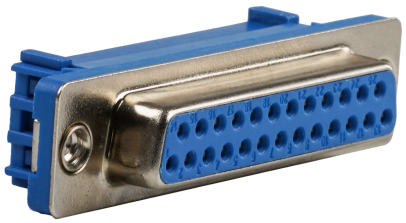
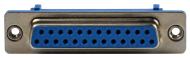
DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 25 LPIII/Z













Beschreibung	
Gütestufe III. ≥ 50 Steckzyklen.	
Technische Eigenschaften	
Anschlussart	sonstige
Anschusswinkel (180°/90°)	180
Ausführung	Buchse
Für Kabeltyp (rund/flach)	flach
Herstellungsart der Kontakte (gedreht/gestanzt)	gestanzt
Kontaktausführung	weiblich (female)
Leiterquerschnitt	28AWG ~ 26AWG

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-11-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION

DATENBLATT

DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 25 LPIII/Z

Temperaturbereich	-25 – 85

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Polzahl	Typ	Verpackung	Anzahl der Reihen
29010.1V2	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 09 LPIII/Z	9	EDFF 09 LPIII/Z	90 Stück pro Blister	2
29011.1V2	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 15 LPIII/Z	15	EDFF 15 LPIII/Z	70 Stück pro Blister	2
29012.1V2	DSub Buchse, Schneid-Klemme, flache, Bauform, EDFF 25 LPIII/Z	25	EDFF 25 LPIII/Z	40 Stück pro Blister	2

Hinweis zur bestimmungsgemäßen Verwendung

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Beschreibung der technischen Eigenschaften des Produkts. Es ersetzt keine Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall. Der Anwender ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Produkt entsprechend seiner technischen Spezifikation sowie den geltenden gesetzlichen und normativen Anforderungen verwendet wird.

EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50

info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION